



## 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年7月31日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3433 URL <https://www.tocalo.co.jp/>  
 代表者(役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 小林 和也  
 問合せ先責任者(役職名) 取締役 常務執行役員 管理本部長 (氏名) 後藤 浩志 (TEL) 078-303-3433  
 四半期報告書提出予定日 2023年8月10日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年6月30日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	11,787	△1.0	2,268	△16.7	2,380	△19.3	1,539	△19.5
2023年3月期第1四半期	11,906	10.9	2,724	△1.3	2,948	3.9	1,912	2.5

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 1,830百万円(△22.0%) 2023年3月期第1四半期 2,348百万円(△0.7%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
2024年3月期第1四半期	円 銭 25.35	円 銭 —
2023年3月期第1四半期	31.44	—

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2024年3月期第1四半期	百万円 73,260	百万円 57,174	% 72.7
2023年3月期	74,263	57,643	72.5

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 53,267百万円 2023年3月期 53,839百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2023年3月期	円 銭 —	円 銭 22.50	円 銭 —	円 銭 27.50	円 銭 50.00
2024年3月期	—	—	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	25.00	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	23,000	△4.2	4,200	△24.8	4,200	△30.4	2,800	△28.6	46.27
通期	47,000	△2.4	8,700	△17.6	8,700	△20.9	5,800	△21.1	96.70

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期1Q	61,200,000株	2023年3月期	63,200,000株
② 期末自己株式数	2024年3月期1Q	753,483株	2023年3月期	2,352,845株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期1Q	60,726,089株	2023年3月期1Q	60,818,778株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. その他	8
生産、受注及び販売の状況	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで、以下「当第1四半期」という)の当社グループを取り巻く事業環境は、米国の対中半導体輸出規制等による米中関係の緊張の高まり、エネルギーコストの高騰、金融・為替市場や物価の動向など、先行き不透明な状況が継続しております。また、市場が一時的な調整局面に入っている半導体・FPD(フラットパネルディスプレイ)分野においては、期初予想どおり、当面は厳しい受注環境が見込まれます。

このような状況のもと、当社グループは、半導体・FPD分野の減収影響を最小限に止めるべく、鉄鋼、産業機械、環境・エネルギー分野などにおいて積極的な受注活動を展開するとともに、持続的成長に向けて、中長期を見据えた新市場開拓と新技術開発、一層のコスト削減、生産効率の向上に意欲的に取り組んでまいりました。

この結果、当第1四半期における当社グループの連結業績は、売上高が前年同期比1億19百万円(1.0%)減の117億87百万円、営業利益が同4億55百万円(16.7%)減の22億68百万円、経常利益は同5億68百万円(19.3%)減の23億80百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同3億72百万円(19.5%)減の15億39百万円となりました。

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### [溶射加工(単体)]

半導体・FPD分野は、一時的な調整局面に入っている半導体市場の影響を受けて、期初予想どおりの減収となった一方で、鉄鋼、産業機械、その他の分野は増収基調で推移したため、当セグメントの売上高は前年同期比2億13百万円(2.4%)減の87億97百万円、セグメント利益(経常利益)は同4億90百万円(21.5%)減の17億87百万円となりました。

#### [国内子会社]

国内子会社(日本コーティングセンター株式会社)は、半導体不足の解消で自動車生産が改善した影響を受け、主力の切削工具関係の受注が回復基調となり、当セグメントの売上高は前年同期比31百万円(5.3%)増の6億23百万円、セグメント利益(経常利益)は同28百万円(33.4%)増の1億14百万円となりました。

#### [海外子会社]

海外子会社は、円安による為替影響があったものの、中国・台湾における半導体製造設備の稼働率低下を受けて半導体関連の売上が伸び悩み、当セグメントの売上高は前年同期比29百万円(1.9%)増の16億07百万円、セグメント利益(経常利益)は同61百万円(13.9%)減の3億76百万円となりました。

#### [その他表面処理加工]

溶射加工(単体)、国内子会社、海外子会社以外のセグメントについては、総じて受注が堅調に推移し、売上高の合計は前年同期比47百万円(6.8%)増の7億45百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同7百万円(6.5%)増の1億30百万円となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は732億60百万円となり、前連結会計年度末比10億03百万円の減少となりました。これは、現金及び預金の減少15億86百万円などにより流動資産が14億42百万円減少した一方、有形固定資産の増加7億08百万円などにより固定資産が4億38百万円増加したことによるものであります。

一方、当第1四半期連結会計期間末における負債は、160億86百万円と前連結会計年度末比5億34百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が11億49百万円減少したことなどによるものであります。

また、当第1四半期連結会計期間末における純資産は571億74百万円と前連結会計年度末比4億69百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少8億70百万円などによるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は72.7%(前連結会計年度末比0.2ポイントの上昇)となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期業績予想につきましては、2023年5月10日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	16,912	15,325
受取手形及び売掛金	12,476	12,455
有価証券	4,000	4,000
仕掛品	1,708	1,851
原材料及び貯蔵品	3,049	3,118
その他	700	657
貸倒引当金	△19	△23
流動資産合計	38,827	37,385
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	14,210	14,345
機械装置及び運搬具（純額）	3,559	3,535
土地	11,918	11,942
その他（純額）	3,348	3,922
有形固定資産合計	33,037	33,745
無形固定資産	235	239
投資その他の資産	2,163	1,889
固定資産合計	35,436	35,875
資産合計	74,263	73,260

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,425	1,370
電子記録債務	4,869	5,054
短期借入金	-	131
1年内返済予定の長期借入金	1,447	1,259
未払法人税等	1,726	576
賞与引当金	1,488	752
その他	3,316	4,752
流動負債合計	14,272	13,898
固定負債		
長期借入金	1,355	1,181
退職給付に係る負債	839	852
その他	153	155
固定負債合計	2,347	2,188
負債合計	16,620	16,086
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,658	2,658
資本剰余金	2,345	2,292
利益剰余金	48,628	47,757
自己株式	△757	△519
株主資本合計	52,874	52,189
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△6	△3
為替換算調整勘定	1,023	1,130
退職給付に係る調整累計額	△53	△49
その他の包括利益累計額合計	964	1,077
非支配株主持分	3,804	3,906
純資産合計	57,643	57,174
負債純資産合計	74,263	73,260

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
売上高	11,906	11,787
売上原価	7,462	7,674
売上総利益	4,444	4,112
販売費及び一般管理費	1,720	1,843
営業利益	2,724	2,268
営業外収益		
受取利息及び配当金	5	4
為替差益	205	81
その他	16	32
営業外収益合計	227	118
営業外費用		
支払利息	1	1
支払手数料	1	4
その他	0	0
営業外費用合計	3	6
経常利益	2,948	2,380
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別利益合計	0	0
特別損失		
固定資産除売却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	2,949	2,380
法人税等	909	714
四半期純利益	2,039	1,665
非支配株主に帰属する四半期純利益	127	126
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,912	1,539

## 四半期連結包括利益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
四半期純利益	2,039	1,665
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	2
為替換算調整勘定	303	158
退職給付に係る調整額	4	4
その他の包括利益合計	308	164
四半期包括利益	2,348	1,830
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,101	1,652
非支配株主に係る四半期包括利益	247	178



(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年5月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式400,600株の取得を行っております。この結果、当第1四半期連結累計期間において、自己株式が550百万円増加しております。

また、2023年5月10日開催の取締役会決議に基づき、2023年5月31日付で自己株式2,000,000株の消却を実施しております。この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本剰余金が52百万円、利益剰余金が736百万円、自己株式が788百万円それぞれ減少しております。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間末において、資本剰余金が2,292百万円、利益剰余金が47,757百万円、自己株式が519百万円となっております。

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	前年同四半期比	
	生産高(百万円)	生産高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	5,891	5,052	△ 838	△14.2
産業機械用部品への加工	994	1,107	113	+11.4
鉄鋼用設備部品への加工	755	844	88	+11.7
その他の溶射加工	1,369	1,792	422	+30.9
溶射加工(単体) 計	9,010	8,797	△ 213	△2.4
その他表面処理加工	697	745	47	+6.8
国内子会社	591	623	31	+5.3
海外子会社	1,577	1,607	29	+1.9
合 計	11,877	11,772	△ 104	△0.9

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	前年同四半期比	
	受注高(百万円)	受注高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	6,135	5,098	△ 1,036	△16.9
産業機械用部品への加工	892	1,197	304	+34.2
鉄鋼用設備部品への加工	1,041	1,027	△ 14	△1.4
その他の溶射加工	1,463	1,733	270	+18.5
溶射加工(単体) 計	9,533	9,057	△ 475	△5.0
その他表面処理加工	644	744	99	+15.5
国内子会社	585	659	73	+12.5
海外子会社	1,864	1,815	△ 48	△2.6
合 計	12,627	12,276	△ 351	△2.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

(受注残高)

セグメントの名称	前第1四半期 連結会計期間末 (2022年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (2023年6月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(百万円)	受注残高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	4,715	3,999	△716	△15.2
産業機械用部品への加工	248	502	253	+101.7
鉄鋼用設備部品への加工	882	1,151	269	+30.5
その他の溶射加工	680	622	△57	△8.5
溶射加工(単体) 計	6,527	6,276	△251	△3.9
その他表面処理加工	333	346	12	+3.8
国内子会社	40	70	29	+72.6
海外子会社	1,744	2,159	415	+23.8
合 計	8,647	8,852	205	+2.4

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)	前年同四半期比	
	販売高(百万円)	販売高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	5,891	5,052	△838	△14.2
産業機械用部品への加工	994	1,107	113	+11.4
鉄鋼用設備部品への加工	755	844	88	+11.7
その他の溶射加工	1,369	1,792	422	+30.9
溶射加工(単体) 計	9,010	8,797	△213	△2.4
その他表面処理加工	697	745	47	+6.8
国内子会社	591	623	31	+5.3
海外子会社	1,577	1,607	29	+1.9
受取ロイヤリティー等	29	14	△15	△51.4
合 計	11,906	11,787	△119	△1.0

以 上